This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-117791

Dint. Cl. 1

織別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)5月2日

B 23 K 26/08 H 05 K 3/34 C 7920-4E T 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全9頁)

公発明の名称 レーザ光加工装置

②特 願 平1-238410

@出 顧 平1(1989)9月16日

優先権主張 - ⑩1988年 9月17日@西ドイツ(DE)⑩P3831743.5

@発 明 者 ハンス ダムマン ドイツ連邦共和国 2081 タングシュテット アイヒエン

シュトラーセ 27

宿発 明 者 ゲルト ラーベ ドイツ連邦共和国 2080 ピンネペルク ニーラント 22

砂発 明 者 ポール ジェイ パツ アメリカ合衆国ニューヨーク州10549 マウント キスコ

スタンウツド ロード(番地なし)

①出 顋 人 エヌ ベー フィリツ オランダ国5821 ベーアー アインドーフエン フルーネ

プス フルーイランペ パウツウエツハ 1 ンフアブリケン

②代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

最終頁に続く

明 栂 書

1.発明の名称 レーザ光加工装置

2.特許請求の範囲

- 1. レーザと、レーザピームをほぼ岡一強度の
 少なくとも2個のサブレーザピームに分離するピームスプリッタと、およびレーザの関の
 相対移動を制御する助御ユニットとを具え、
 レーザ光を使用して加工片の加工には、レーザから入射するレーザピームを複数個のサブレーがら入射するレーザピームを複数個のサブレーがである少なくとも1個のデジタル相回折格子を設けたことを特徴とするレーザ光加工
- 2. 前記ピームスプリックを、少なくとも2個のデジタル相回折格子を有する第1可動格子ディスクを有するものとして構成し、この格子ディスクを飼御ユニットの開御の下にサブレーザピームの経路に挿入可能に構成した講

求項1記載のレーザ光加工装置。

- 3. 前記ピームスプリッタを、少なくとも1個の他のデジタル相回折格子を有し、制御ユニットの制御の下にサブレーザピームの経路中に挿入可能な第2可動格子ディスクを有するものとして構成した請求項2記載のレーザ先加工装置。
- 4. サブレーザピームの経路に進入可能なダイアフラムを設けた講求項1乃至3のうちのいずれか一項に記載のレーザ光加工装置。
- 5. 少なくとも2個の異なるダイアフラムを有する回転可能なダイアフラムディスクを設けた請求項4記載のレーザ光加工装置。
- 6. サブレーザビームを傾向し、加工片支持体 に対して傾斜した角度で加工片に指向させる ミラー列を有する光学的偏向ユニットを設け た請求項1乃至5のうちのいずれか一項に 記載のレーザ光加工装置。
- 7. 請求項1乃至6のうちのいずれか一項に記 数のレーザ光加工装置を使用してレーザ光に

8. 請求項1乃至6のうちのいずれか一項に記 戦のレーザ光加工装置を使用してフォイルコ ンデンサのためのフォイル細条を製造する方 法において、第1製造ステップで金属被覆フ ォイルからレーザビームスポットの線形アレ

イに交差する第1ラインに沿って金属を落発 させ、第2製造ステップで第1ラインと間じ 方向の第2ラインに拾ってフォイルを切断し て順次の第1ライン間の距離の半分にほぼ等 しい傾のフォイル組象を形成し、製造ステッ **プを開始する前に、蔣発および切断をそれぞ** れ行うべき位置のパターンに対応するレーザ スポットのパターンを生ずるよう第1格子デ 4 スクおよび第2格子ディスク並びにダイア フラムディスクをそれぞれ移動することによ り必要なデジタル相関折格子およびダイアフ ラムをそれぞれレーザビームおよびサブレー ザピームの経路に進入させ、対応の製造ステ ップ中にのみ意発または切断のために必要な 強度にレーザ強度を維持することを特徴とす スフェイルコンデンサ用フェイル網を形成方

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、レーザと、レーザビームをほぼ同一の強度の少なくとも2個のサブレーザビームに分割するスプリッタと、レーザの強度および加工片支持体とレーザビームとの相対移動を制御する制御ユニットとを具え、レーザ光を使用して加工片を加工する装置に関するものである。

このような装置は例えば、レーザ光ピームにより電子部品をプリント回路板にはんだ付けまたは 溶着するのに使用することができる。この場合、このような部品はプリント回路板とともに加工片をなす。

〔従来の技術〕

上述のような装置は西独特許公開第2934407 号に記載されている。この装置において、レーザから発生したレーザピームを2スロットダイアフラム (スプリッタ) により2個のサブレーザピームに分割し、これらサブレーザピームを光学的偏向ユニットにより電子部品の接続素子に向けて偏向

する。 部品は加工片支持体により適正位置に調整することができ、更に、光学的偏向ユニットに使用したミラーを調整することによってサブレーザビームを偏向することができる。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、実際上は、複数個のサブレーザピームに対してほぼで確に等しいエネルギ分布で行うことはほど不可能であったりなる。したがいてのみ可能であったり度を有していいなければでのよびにはで同一の強度をサブレーザピームははないと、いうではがいくない。さればブリンが焼火が、はいったではがいたいったないのサブレーがはいる。更に、2スロットダイアフラムを使用する。とによりレーザエネルギは損失してしまう。

更に、電子部品の2個の投続素子をプリント国路板に同時にはんだ付けする装置については西独特許第3539933 号に記載されている。この装置において、レーザは2個の同一強度のサブレーザビ

ームを発生し、光学的偏向ユニットを介して部品の接続素子に偏向する。しかし、岡一強度のサブレーザビームを発生するには極めてコストがかかる。

上述の従来装置において、2個のサブレーザビームは可動のミラーを有する光学的偏向ユニットを介して接続素子に指向させる。ミラーの指向、完了してからはんだ付け作祭を行う。しかし、この装置を使用する場合、2個以上の接続素子をブリント回路板に同時にはんだ付けまたは溶着では、更に、従来のこの種の装置はあいると、加工片の加工の前にコストのかかるミラーの位置決め作業を必要とする。

従って、本発明の目的は、レーザを使用して簡単に加工片の加工を行うことができる装置を得る にある。

(課題を解決するための手段)

この目的を達成するため、本発明レーザ光加工 装置は、前記ピームスプリックには、レーザから 入射するレーザピームを複数個のサブレーザピー ムに分離し、加工片に投射パターンを形成する少なくとも1個のデジタル相回折格子を設けたことを特徴とする。

本発明装置によれば、デジタル相回折格子によ りほぼ周一の複数個のサブレーザピームを発生す ることができる。この形式のデジタル相回折格子 は例えば、ヨーロッパ特許第0002873 号またはエ ッチ ダムマン (H. Damman)者による記事「合成 デジタル相屈折格子一設計、特徴、用途」(イン ターナショナル コンファレンス オン コンピ ュータージェネレーテッド ホログラフィ編の 「プロシーディング オブ インターナショナル ソサイアティ フォー オプティカル エンジニ アリング」第437 巻、1983年8月25、26日発行、 第72-78 頁) に記載されている。このような設計 に基づいて、デジタル相包折格子は異なる数のサ プレーザピームを発生することができ、壁に対し て直交して投射されるとき投射サンプルを生ずる。 このときレーザエネルギの損失は少なくなる。即 ち、レーザ光のエネルギはサブレーザピームに対

してほぼ均一に分散される。投射平面におけるサブレーザピームの終点はこの平面の方向に互いにほぼ等間隔に離れる。従って、デジタル相関折格子によれば、集積国路の互いに等間隔離れる接続素子のすべてを1回の製造ステップでブリント回路板にはんだ付けすることができる。デジタル相回折格子は集積国路の接続素子のバターンに対応する役割パターンを有するサブレーザピームを発生する。

 パターンを生ずるようにする。従って、偏向ユニットにおいてミラーによるアラインメントは必要でなるなる。

エッチ ダムマン (H. Dannan)署による紀事「合成デジタル相回折格子・設計、特徴、用途」(インターナショナル コンファレンス オンコンピュータージェネレーテッド ホログラフィ福の「プロシーディング オブ インターナショナルソサイアティ フォー オプティカル エンジニアリング」第437 巻、1983年8月25、26日発行、第72-78 頁)には、どのようにデジタル相回折格子を製造することができるかを記載している。このようなデジタル相回折格子は等間隔にリニアに並んだスポットのアレイの投射パターンを有するサブレーザビームを発生する。これらスポットはほ同一の強度を有する。

更に、西独特許公開第2916184 号には光学的光ガイド装置におけるパイナリデジタル相回折格子を使用することが記載されている。この場合光ガイドにより発生した光ビームをデジタル相回折格

子により複数個のサブレーザピームに分割し、これらサブレーザピームを更に他の先ガイドに放射する。

デジタル相回折格子をレーザビーム経路に簡単に押入することができるようにするため、本発明の好適な実施例においては、前記ビームスプリックを、少なくとも2個のデジタル相回折格子を有する第1可動格子ディスクを有するものとして構成し、この格子ディスクを制御ユニットの制御の下にサブレーザビームの経路に挿入可能に構成する。

デジタル相回折格子を使用するとき一列に配列したスポットを有する投射パターンのみ発生する とができる。複数個の互いに平行なラインを有する投射パターンを発生するため、本発明の好通な実施例においては、前配ビームスプリッタを、少なくとも 1 個の値のデジタル相回折格子を有する ものとして構成する。 2個のデジタル相回折格子

を互いに90°シフトすると、矩形の投射パターンが得られる。90°以外の角度を選択すると菱形パターンが得られる。

デジタル相回折格子により発生するサブレーザビームは異なる回折オーダーで回折する。デジタル相回折格子から発生するサブレーザビームの非個同ビームはゼロ次のサブレーザビームに隣接するサブレーザビームはより高次のオーダーの正または食のサブレーザビームと称する。従って、ゼロ次のサブレーザビームに直接隣接するサブレーザビームはよりある。

実際上、デジタル相回折格子は所要のサブレーザピームを発生するだけでなく、低い強度の高次のサブレーザピームも発生する。これら高次のサブレーザピームを排除するため、本発明の好適な実施例においては、サブレーザピームの経路に進入可能なダイアフラムを設ける。

ダイアフラムを簡単に挿入することができるよ うにするため、本発明の好適な実施例においては、

高次のサブレーザピームの阻止する少なくとも 2 個の異なるダイアフラムを有する回転自在の円形 ダイアフラムディスクを設ける。

加工片の始縁を加工することができるようにするため、本発明の好適な実施例においては、サブレーザビームを個向し、加工片支持体に対して傾斜した角度で加工片に指向させるミラー列を有する光学的偏向ユニットを設ける。この実施例によれば、表面取付装置即ち、SMD(Surface Mounted Devices) 部品のはんだ付けを行うことができる。このSMD部品の接続素子は部品のベースからブリント国路仮に突出しない。加工片支持体に直交するサブレーザビームはSMD部品の接続素子に達しない。

更に、本発明は上述の装置を使用してレーザ光により電子部品の接続素子をプリント回路板には んだ付けまたは梅養する方法に関する。

この方法は、部品のすべての接続素子を1個の 製造ステップにおいて同時にはんだ付けまたは溶 着し、前記製造ステップ中には、接続素子のはん だ付けまたは溶着点のパターンに対応する投射パターンを発生するよう前記第1格子ディスクおよび/または第2格子ディスク並びにダイアフラムディスクをそれぞれ回転することにより、必要なデジタル相関折格子およびダイアフラムをレーザビームおよびサブレーザビームの経路にそれぞれ 選入させ、製造ステップ中にのみレーザの強度をはんだ付けまたは溶着に必要な強度に保つことを特徴とする。

電子部品をプリント 関路板にはんだ付けするのにレーザピームを使用すると、正確に合無したレーザピームによりはんだ付け点のみ加熱され、プリント 回路板および / または個別の電子モジュールの全体的な加熱が得られ、過熱を生する危険防止することができる。

この方法において、製造ステップははんだ付けまたは培着作業である。実際の製造ステップを開始する前に制御ユニットにより必要なパイナリデジタル相回折格子およびダイアフラムをレーザビームの経路に進入させ、加工片支持体によりプリ

ント国路板を位置決めする。次にレーザビームの 強度を増加し、はんだ付けまたは溶着作業を開始 する。このとき個々のサブレーザビームの強度は 同一であり、即ち、各はんだ付けはまたはおい で基本的に同一の温度ではんだ付けまたは溶着が 行われる。製造ステップ相互個の強度を減少する ことによって、エネルギ消費量を減少し、プラミ によって、監査ステップ相互関ではレーザのスイ ッチをオフにすることができる。

更に、本発明は上述の装置を使用してフォイルコンデンサのためのフォイル細条を形成改革ステップで会議被履フォイルからレーザピームスで、外で会議を使用してフォイルが、第1製造ステップで会議を受ける。本発明力はよれば、第1製造ステップで第1ラインに合うで、第2要走入テップで第1ラインに同じ方の第2ライン間の距離の半分にほぼ等にいいてのフォイル細条を形成し、製造ステップを開始する的に、落発および切断をそれぞれ行うべき位置

のパターンに対応するレーザスポットのパターン を生ずるよう第1格子ディスクおよび第2格子ディスク はないがイアフラムディスクをそれぞれ移動することにより必要なデジタル相関折格子および がダイアフラムをそれぞれレーザピーよおよびサ ブレーザピームの経路に進入させ、対応の製造ス テップ中にのみ落発または切断のために必要な強 皮にレーザ強度を維持することを特徴とする。

この方法によれば、レーザビームは3個の異なる強度を有する。製造ステップ相互間ではレーザビームの強度を極めて低いレベルに調整し、従って、フォイルの損傷を回避することができる。第1製造ステップ中は、レーザビームの強度、高にする。第2製造ステップ中は、レーザビームの強度を最高にする。このときフォイルを切断するに充分なエネルギを発生すべきである。

(実施例)

次に、図面につき本発明の好適な実施例を説明

する.

レーザピームからサブピームを発生する第1図に示す構成はレーザ光により加工片を加工する製置の一部をなし、デジタル相(degital phase) 国折格子 2 にレーザピームを照射するレーザーを有する。この回折格子 2 はレーザピームからサブピームを回折により発生し、これらサブピームをレンズ3 により合魚する。

第2図にはデジタル相回折格子の断面を示すをこの回折格子は、断面で見ると互いに平行な矩形の複数個の細条を有する光学素子である。ことは、カオジタル相回折格子2の製造する記事「合成デジタル相回折格子一段計、特徴、用途」(インターナショナル コンファレンス オン コンクーナショナル コンファレンス オン コンクーナショナル コンファレンス オン コングラフィ 週の「ブロシーディング オブ インターナショナル フォー オプティカル エンジニアリング」第437 巻、1983年8月25.26 日発行、第72-78 頁)に記載されている。規則的な構造

 サブレーザビームを入射レーザビームから発生し、デジタル相回折格子 5 は入射レーザビームから発生しるのサブレーザビームを発生する。 2 個のアジタル相回折格子の知免を力を発生する即ち、第1 デッタル相回折格子の知免をもいる。投射パターンの表がよりをしている。投射パターンのデジタル相回折格子のおより発生するサブレーザビームから 2 個のデジタル相回折格子 2 および 5 により発生するサル相回折格子 2 および 5 により発生するサル相回折格子 2 および 5 によりで 2 個のデジタル相回折格 である場に等しい。 2 個のデジタル相回折格 である場であるが得られる。

デジタル相回折格子は、所要のサブレーザビームを発生するのみならず、好ましくない高次のサブレーザビームをも発生する。好ましくないサブレーザビームを排除するため、ダイアフラム6を領4図に示すようにレンズ3の後方に位置決めする。ダイアフラム6はダイアフラム5を破壊するかもしれない高次のサブレーザビームの焦点に配置する。

ピームを90。個向させ、レンズ系23を介して互い に交差する2個のミラーまたはプリズム24に指向 させ、このブリズム24によりサブレーザビームを 異なる方向に指向させる。レンズ系23は可変焦点 距離を有し(ズーム対物系)を有するものとして 構成することができ、この場合投射パターンのス ポットを縮小したりまたは拡大することができる。 ミラー24はミラー22からのサブレーザピームを再 び90° 偏向させ、サブレーザビームの常に反対向 きのピーム方向をプリント回路板29にほぼ平行に する。ミラー24により反射したサブレーザピーム を、更に他の2個のミラーまたはプリズム25、26 により再び偏向し、プリント超路板29の表面領域 に対して傾斜した角度で部品28の接続業子に入射 させる。プリント国路板29は加工片支持体27によ り保持する。加工片支持体27は制御ユニット20に より制御し、プリント回路板29を位置決めするこ とを目的とする。

次にこの装置によりどのようにして数個の電子 郵品28をプリント回路版29にはんだ付けすること 以下にレーザ光加工装置の2個の実路例を設めている。第1の実施例を第5回に示し、この実施例を第5回に示すを接続はない。第1の実施例を第5回に示子を接続はない。第1の実施のはできる。を接続したがはない。このないではないがある。このはでは、アウルをではないがある。では、アウルは、アウルは、アウルは、アウルができる。例如装置20の例ができる。例如装置20の例ができる。例如装置20の例ができる。例如装置20の例ができる。例如装置20のができる。例如装置20はレーザ10をも別することができる。例如装置20はレーザ10をも別する。とができる。例如装置20はレーザ10をも別する。とができる。例如装置20はレーザ10をも別する。とができる。例如装置20はレーザにもり間ないでいる。

ダイアフラムディスク14のダイアフラムを週週するサブレーザビームは、光学的偏向ユニット21により部品28の接続案子に個向してこの接続案子をプリント回路板29にはんだ付けする。偏向ユニットは第1ミラーまたはプリズム22を育し、サブ

ができるかを説明する。実際のはんだ付けの作業 (製造ステップ)を行う前に、ピームスプリッタ 11の格子ディスク12および13並びにダイアフラム ディスク14を移動し、加工片支持体27を位置決め する。この期間中はレーザ10をスイッチオフ状態 にしておく。ビームスプリッタ11において、格子 ディスク12、13およびダイアフラムディスク14を 回転し、必要なデジタル相関折格子または必要な グイアフラムをレーザビームまたはサブレーザビ ームの経路にそれぞれ位置決めする。郎品28をは んだ付けするプリント回路収29は加工片支持低27 により位置決めし、光学協向ユニット21により保 向したサブレーザピームを邮品28の接続素子に入 射させる。サブレーザピームの投射パターンは、 郎品28のはんだ付けスポットのパクーンまたは接 統衆子にそれぞれ対応させる。

例えば、2×8個の接続素子を有する集積回路 をはんだ付けする場合、実際にはんだ付けする前 にピームスプリッタ11においてレーザピーム回折 格子から2個のサブレーザピームを発生するデジ タル相回折格子と、ステップモータ15による格子ステップモータ16によりピースの回転に移動に移動に移動に移動に移動に移動に移動になり四転により四折格子13の回転により四折格子をでは、カロのサインとののでは、カロので

第6 図には、本発明の第2 の実施例を示す。この装置を使用してフィルムコンデンサのためのフォイル観条を製造する。レーザ30はピームをピームスプリッタ31に送る。このスプリッタ31には 2 個のデジタル相回折格子を有する格子ディスク32

レーザ30、ステップモータ33、36および加工片 支持体38は制御ユニット40により制御する。例えば、真空落着アルミニウムを設けたポリエステル で構成したフォイル42を加工片支持体38に配置する。本発明装置によりフィルムコンデンサのため

のフォイル報条はフォイル42から製造する。第1 製造ステップにおいて、サブレーザビームをフェ イル42に照射させ、一列のスポットに対応する投 ・射パターンを発生する。これらスポットは互いに 等間隔離れる。加工片支持体38はサブレーザビー ムの下方で前記スポット列に直交する方向に移動 し、サブレーザピームの強度が充分高いときアル ミニウムが蒸発した第1ラインがフォイル42に製 遺される。次の製造ステップにおいて、第2デジ タル相回折格子をステップモータ30によりレーザ ピームの経路に移動し、これにより先行のアルミ ニウムのない2個のライン間の距離の約半分だけ 互いに思れる第2スポットを有する第2役射パタ ーンが形成される。レーザをスイッチオンした後 フォイル42をサブレーザビームの下方に移動し、 これによりフォイル概条間の分離ラインを構成す る第2ラインが形成される。レーザ10の強度は、 サブレーザピームが入射した位置でフォイルが切 断されるよう爆発する。フォイル42から切断され たフォイル観象の幅は金属が除去された第1ライ

ン間の距離の半分に対応する。他の製造ステップ および他の装置において、フォイル細条は折り畳 みまた巻き付けてフィルムコンデンサを形成し、 リード線を設ける。

特别平2-117791(8)

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、レーザピームからデジタル相回折格 子によりサブレーザピームを発生する状態を説明 する線図的説明図、

第2図は、リニアなデジタル相回折格子の経断 選図、

第3図は、第2のデジタル相回折格子を設けた 第1図と同様の線図的説明図、

第4図は、第1の構成にダイアフラムを設けた 状態の線図的説明図、

第5図は、プリント回路板に部品の接続素子を はんだ付けする装置の練図的説明図、

第6図は、フィルムコンデンサのためのフォイル和条を製造するための装置の線図的説明図である。

1, 10, 30…レーザ 2, 5…デジタル相図折格子

3. 8. 18. 34…レーザ

6 …ダイアフラム

11.31…ビームスプリッタ

12. 13. 32…格子ディスク

14. 35…ダイアフラムディスク

15, 16, 17, 33, 36…ステップモータ

21. 37…光学的偏向ユニット

22, 24, 25, 26, 41…ミラーまたはプリズム

23. 39…レンズ系

27. 38 …加工片支持体

28…電子部品 29 …プリ

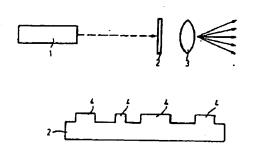
29 …プリント回路板

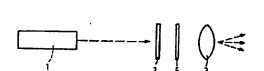
42…フォイル

特許出願人 エヌ ベー フィリップス フルーイランペンファブリケン

代理人弁理士 杉 材 籐 &

同弁理士 杉 村 田 作





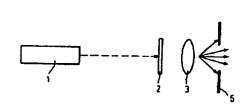
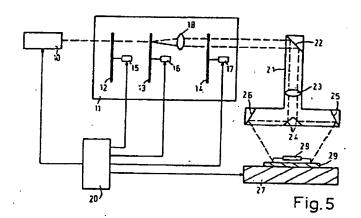


Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4



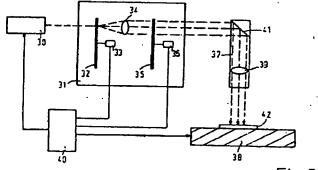


Fig.6

特開平2-117791 (9)

第1頁の統き

砂発 明 者 クリスチアーン ヘン オランダ国 5643 イエー セー アインドーフェン フ

ドリク フランス フ ロララーン オースト 92

エルサエル

②発 明 者 クラウス ベンノ シ オランダ国 5581 デーハー ウアールレ エム ヘーエ

ルトパツハ ル パーネンベルフラーン 28